

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年10月28日

【会社名】 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【英訳名】 Renesas Electronics Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 柴田 英利

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目 2 番24号

【電話番号】 03(6773)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目 2 番24号

【電話番号】 03(6773)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2021年10月28日付の当社取締役会において、主にイスラエルで事業運営を行う半導体企業Celeno Communications Ltd.の持株会社である米国法人Celeno Communications Inc.（以下「Celeno社」といいます。）の全株式を取得し、当社の完全子会社とすることを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の金額および事業の内容

名称	Celeno Communications Inc.
住所	米国デラウェア州ドーバー市
代表者の氏名	Gilad Rozen (Founder、President & CEO)
資本金の額	142,207千米ドル（約16,212百万円）（2020年12月末時点）
事業の内容	持株会社

<参考>

名称	Celeno Communications Ltd.
住所	イスラエル ラーナナ市
代表者の氏名	Gilad Rozen (Founder、President & CEO)
資本金の額	1千新シェケル未満（約4万円未満）（2020年12月末時点）
出資者	Celeno社 100%
事業の内容	Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, IoTチップセット等通信用半導体の開発および販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の総株主の議決権に対する割合

当社の所有にかかる当該特定子会社の議決権の数	異動前	0個
	異動後	267,386,906個（注）
当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	0個
	異動後	100%

（注）2021年7月31日現在の完全希薄化ベースの株式数を基準としています。また、本個数は、後述「(3) 異動の理由」の記載のとおり、当社の保有する買収子会社の株式として、Celeno社の発行済株式に転換される株式に係る議決権の数です。

(3) 異動の理由およびその年月日

異動の理由

当社は、2021年10月28日付の当社取締役会において、Celeno社の全株式を取得して、同社を買収（以下「本件買収」といいます。）し、当社の完全子会社とすることを決議しました。

Celeno社は、イスラエルに本社機能を置くアナログ半導体企業で、ホームネットワーク、スマートビルディング、通信、産業分野向けに、先端Wi-Fiチップセット/ソフトウェアなど、幅広い無線通信技術を提供しています。特に、Wi-Fi 6/6E向けのチップセットは業界最小を誇り、セキュリティを担保しながら、高速のWi-Fi通信を低遅延かつ低電力で可能としています。また、Celeno社のWi-Fi Doppler Imaging technologyは、Wi-Fiに高解像度画像技術を組み合わせた、家庭での高齢者の見守りやホームセキュリティ、自動車の安全運転、ネットワーク化した工場の稼働などに最適な革新的な技術です。Wi-Fi通信下で、複数のカメラやセンサを家庭内や商業ビル内に配備することなく、人物や物体の動きや位置などを捉えて追跡・分析を行うことができます。一方、当社は、世界トップの組み込みプロセッサプロバイダーとして、低電力のMCU/MPU/SoCや無線IC、センサ、パワーマネジメント技術など、幅広い製品ラインアップを有しています。同ラインアップに対し、Celeno社の実績あるWi-Fiチップセット/ソフトウェア技術は補完性が高く、網羅的なエンドツーエンドのソリューションを構築します。これにより、当社は、IoT、インフラ、産業、自動車分野のアプリケーション向けとして需要が高まる低電力のコネクティビティ技術を提供していきます。

本件買収により、ソリューション提供力の拡充に加え、Celeno社のイスラエルの設計拠点が加わり、ウクライナ、インド、中国、台湾などを拠点とするR&D人材も当社に迎え入れることができ、当社の設計開発/エンジニアリング力を強化できます。グローバルのR&D人材増強により、世界中のお客様に対し、より充実したサービスをシームレスに提供可能となります。

本件買収は、当社が本件買収のために米国デラウェア州に設立する当社完全子会社（以下「買収子会社」といいます。）とCeleno社を合併させる方法（逆三角合併）により、実施します。合併後の存続会社は Celeno 社となり、合併対価として同社株主には現金が交付される一方、当社の保有する買収子会社株式がCeleno社の発行済株式に転換されることにより、Celeno社は、当社の完全子会社となります。本件買収は、Celeno社株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として実施されます。

同社の資本金の額は、当社資本金の額の100分の10以上に相当する見込みであり、同社が当社の子会社となった場合、当社の特定子会社に該当する見込みであります。

異動の年月日

2021年12月期第4四半期（予定）